



LIGITEK

LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only

DURL COLOR LED LAMPS



Lead-Free Parts

LHRFDGM3392

DATA SHEET

DOC. NO : QW0905- LHRFDGM3392

REV. : A

DATE : 08 - Aug. - 2007



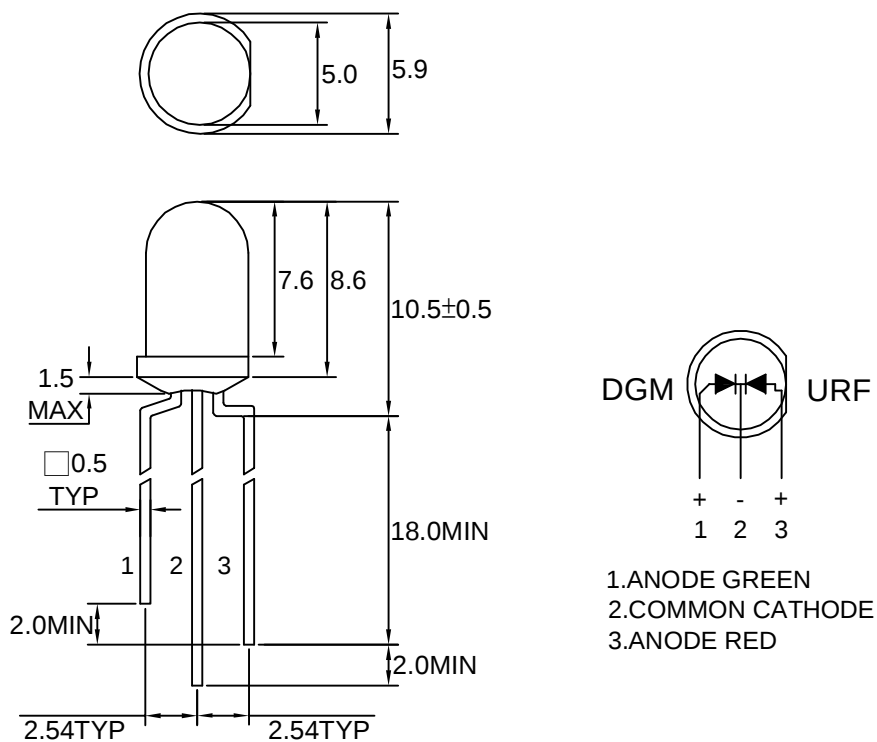
LIGITEK

LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only

PART NO. LHRFDGM3392

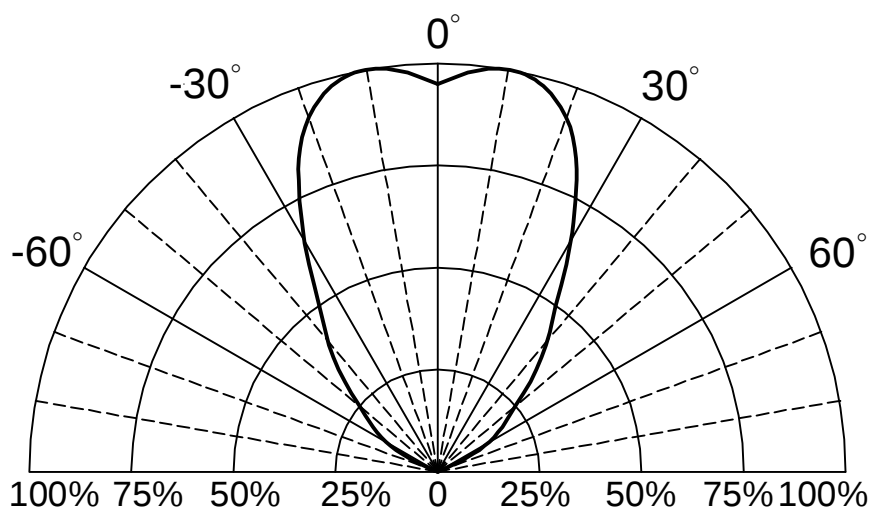
Page 1/6

Package Dimensions



Note : 1.All dimension are in millimeter tolerance is ± 0.25 mm unless otherwise noted.
2.Specifications are subject to change without notice.

Directivity Radiation





Absolute Maximum Ratings at Ta=25 °C

Parameter	Symbol	Ratings		UNIT
		HRF	DGM	
Forward Current	I _F	30	30	mA
Peak Forward Current Duty 1/10@10KHz	I _{FP}	90	100	mA
Power Dissipation	PD	75	120	mW
Reverse Current @5V	I _r	10	50	μA
Electrostatic Discharge	ESD	2000	150	V
Operating Temperature	T _{opr}	-20 ~ +80		°C
Storage Temperature	T _{stg}	-30 ~ +100		°C

Typical Electrical & Optical Characteristics (Ta=25 °C)

PART NO	MATERIAL	COLOR		Peak wave length λ Pnm	Dominant wave length λ Dnm	Spectral halfwidth Δ λ nm	Forward voltage @20mA(V)			Luminous intensity @20mA(mcd)		Viewing angle 2 θ 1/2 (deg)
		Emitted	Lens				Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	
LHRFDGM3392	AlGaInP	Red	White Diffused	----	630	20	1.5	---	2.4	220	350	70
	InGaIn/GaN	Green		518	525	36	---	3.5	4.0	1100	1800	70

Note : 1.The forward voltage data did not including ±0.1V testing tolerance.

2. The luminous intensity data did not including ±15% testing tolerance.



Typical Electro-Optical Characteristics Curve

HRF CHIP

Fig.1 Forward current vs. Forward Voltage

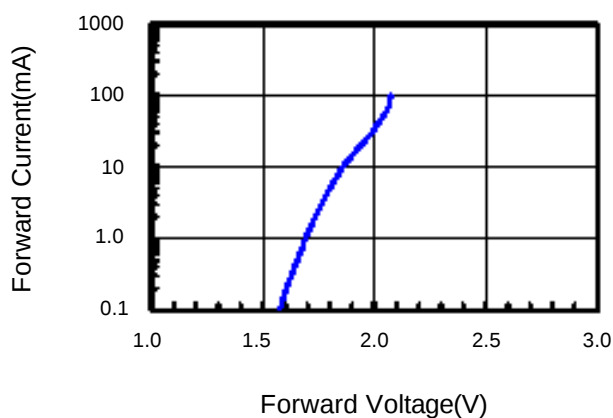


Fig.2 Relative Intensity vs. Forward Current

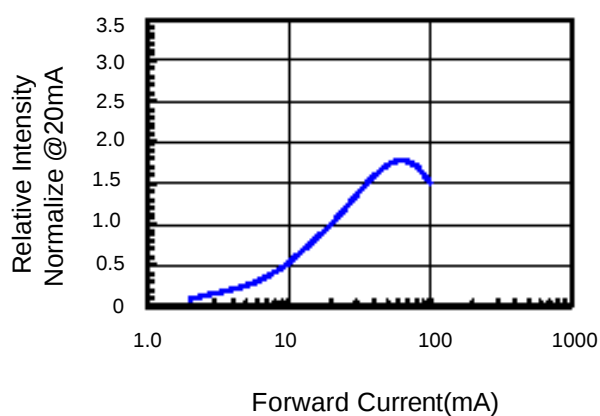


Fig.3 Forward Voltage vs. Temperature

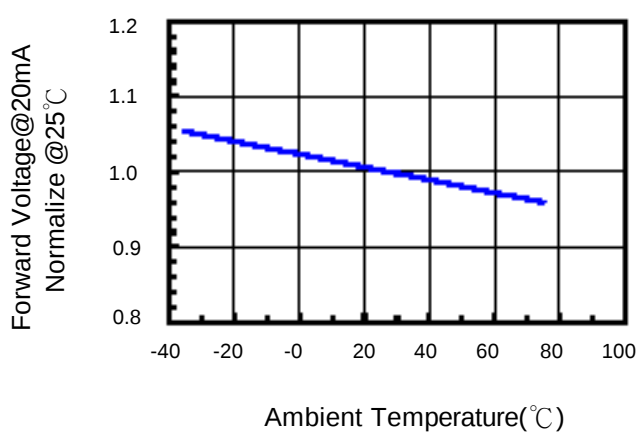


Fig.4 Relative Intensity vs. Temperature

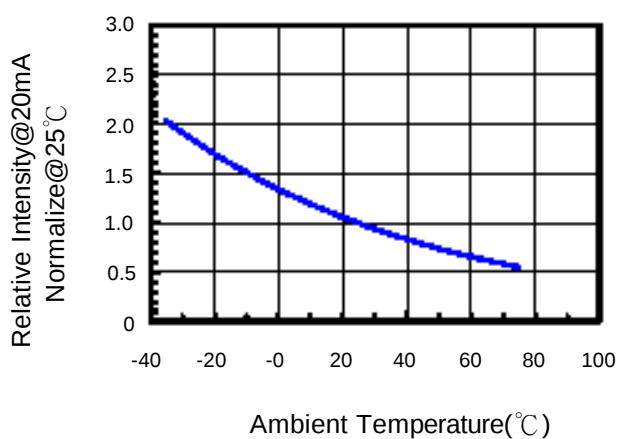
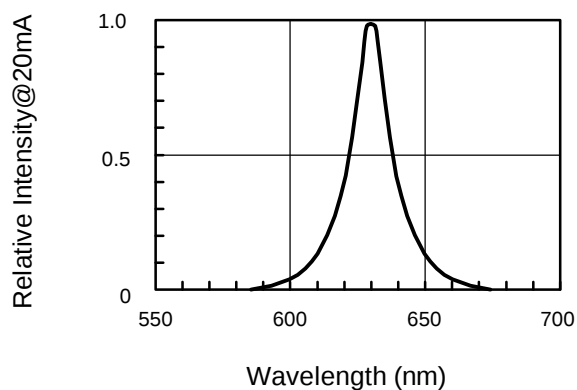


Fig.5 Relative Intensity vs. Wavelength





Typical Electro-Optical Characteristics Curve

DGM CHIP

Fig.1 Forward current vs. Forward Voltage

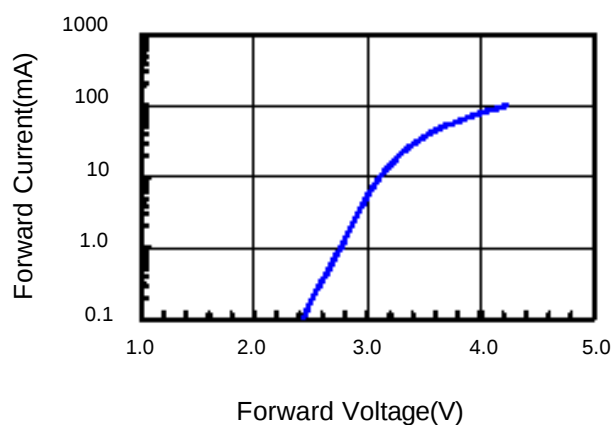


Fig.2 Relative Intensity vs. Forward Current

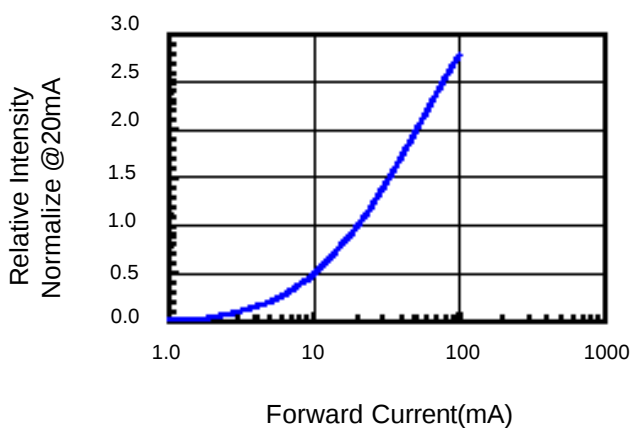


Fig.3 Forward Voltage vs. Temperature

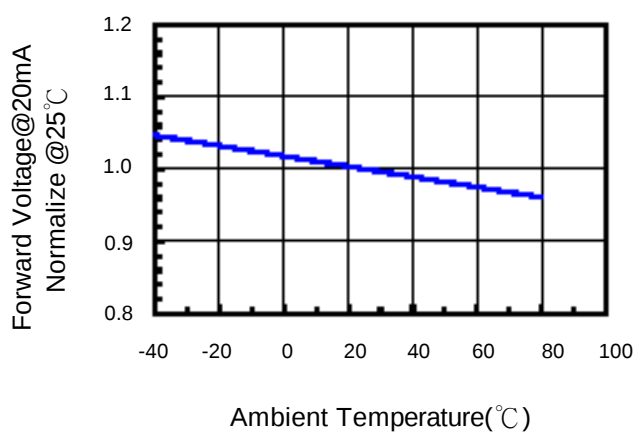


Fig.4 Relative Intensity vs. Temperature

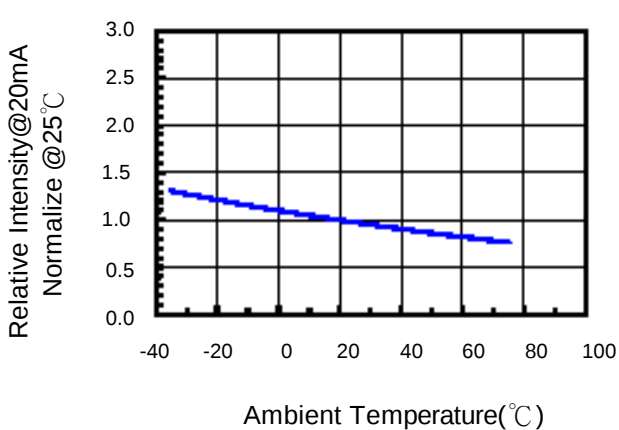
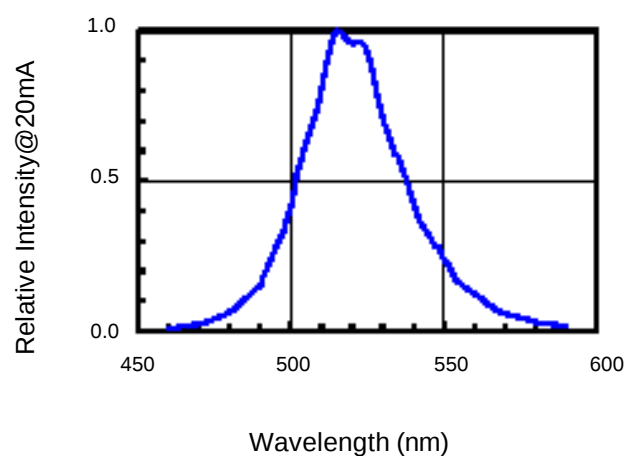


Fig.5 Relative Intensity vs. Wavelength

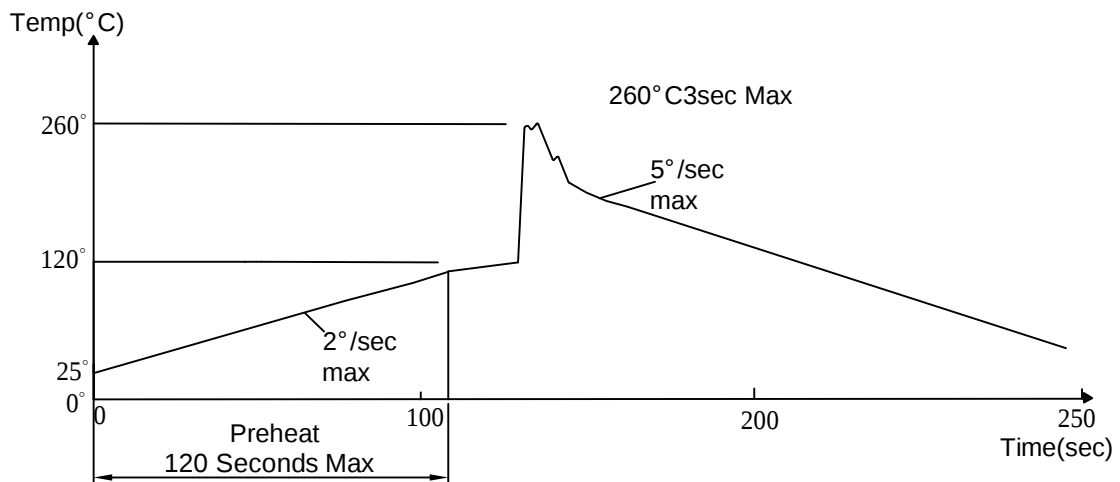


**Soldering Condition(Pb-Free)****1.Iron:**

Soldering Iron:30W Max
Temperature 350° C Max
Soldering Time:3 Seconds Max(One time only)
Distance:2mm Min(From solder joint to body)

2.Wave Soldering Profile

Dip Soldering
Preheat: 120° C Max
Preheat time: 120seconds Max
Ramp-up
2° C/sec(max)
Ramp-Down:-5° C/sec(max)
Solder Bath:260° C Max
Dipping Time:3 seconds Max
Distance:2mm Min(From solder joint to body)



Note: 1.Wave solder should not be made more than one time.
2.You can just only select one of the soldering conditions as above.

**Reliability Test:**

Test Item	Test Condition	Description	Reference Standard
Operating Life Test	1.Under Room Temperature 2.If=20mA 3.t=1000 hrs (-24hrs, +72hrs)	This test is conducted for the purpose of determining the resistance of a part in electrical and thermal stressed.	MIL-STD-750: 1026 MIL-STD-883: 1005 JIS C 7021: B-1
High Temperature Storage Test	1.Ta=105 °C ±5°C 2.t=1000 hrs (-24hrs, +72hrs)	The purpose of this is the resistance of the device which is laid under condition of high temperature for hours.	MIL-STD-883:1008 JIS C 7021: B-10
Low Temperature Storage Test	1.Ta=-40 °C ±5°C 2.t=1000 hrs (-24hrs, +72hrs)	The purpose of this is the resistance of the device which is laid under condition of low temperature for hours.	JIS C 7021: B-12
High Temperature High Humidity Test	1.Ta=65 °C ±5°C 2.RH=90 %~95 % 3.t=240hrs ±2hrs	The purpose of this test is the resistance of the device under tropical for hours.	MIL-STD-202:103B JIS C 7021: B-11
Thermal Shock Test	1.Ta=105 °C ±5°C & -40 °C ±5°C (10min) (10min) 2.total 10 cycles	The purpose of this is the resistance of the device to sudden extreme changes in high and low temperature.	MIL-STD-202: 107D MIL-STD-750: 1051 MIL-STD-883: 1011
Solder Resistance Test	1.T.Sol=260 °C ±5°C 2.Dwell time= 10 ±1sec.	This test intended to determine the thermal characteristic resistance of the device to sudden exposures at extreme changes in temperature when soldering the lead wire.	MIL-STD-202: 210A MIL-STD-750: 2031 JIS C 7021: A-1
Solderability Test	1.T.Sol=230 °C ±5°C 2.Dwell time=5 ±1sec	This test intended to see soldering well performed or not.	MIL-STD-202: 208D MIL-STD-750: 2026 MIL-STD-883: 2003 JIS C 7021: A-2

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А